



# Orbotech Discovery™ II 8800

自動光學檢測 (AOI)

## Orbotech Discovery™ II 8800

Orbotech Discovery™ II 8800 的新性能大幅提高了生產運作效率，將世界上最暢銷 AOI 推進到更高水準。在確保高檢測能力的同時具備高度靈活性，因此能處理市場上高難度 MLB 的批量生產。



### 優勢

#### 經業界驗證的 SIP™ 技術實現高檢測精準度

- 解析度達到 30μm 的線寬和間距
- 完整的多層板面識別
- 專利 LED 照明設計

#### 高效的 Smart Setup™ (智慧設定)

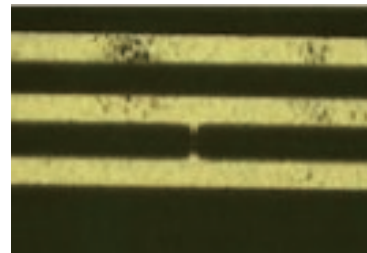
- 直觀 — 可視的缺陷分類
- 簡潔 — 單次的循環過程 (不重複)
- 優化 — 自動生成所有設置參數

#### 靈活的解決方案

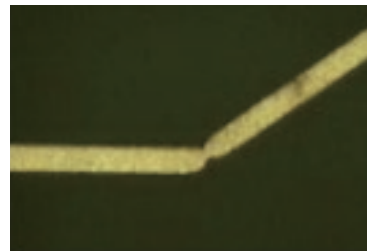
- 專利真空檯面，可用於固定所有種類的面板
- 快速且簡易地在系統上驗證缺陷
- 支援自動化設備

#### 減少營運成本

- 減少一半的電力且占地面積小
- 耗材最少化 (無需燈泡)
- 只需簡單培訓



微短



缺口



突起

### 經業界驗證的 SIP™ 技術實現高檢測精準度

Orbotech Discovery™ II 8800 配以 KLA 經業界驗證的 SIP 技術，能高速檢測所有類型的面板，且具有高檢測精準度及低假點警報率的優勢，解析度達到 30µm。全面的多層板識別和特徵指定的演算法能夠識別關鍵和非關鍵缺陷。此外，關聯式檢測確保了根據不同面板的特徵採用相應的靈敏度。KLA 專利的 LED 光源提供了強大且多角度照射密度來提高圖像品質。

### 高效的 Smart Setup™ (智慧設定)

KLA 智慧設定將傳統的 AOI 設定過程轉變為單一循環和最少的步驟。無需專家，操作員只要在第一片面板上目視分類真假缺陷，然後，智慧設定會自動完成剩餘作業。憑藉 KLA 先進的板面識別能力，智慧設定能準確將各類缺陷分組，並將缺陷從關鍵到非關鍵性排序 (從最關鍵的到非關鍵)。然後，確定最優化的設定，自動配置相關的參數。這樣一個直觀、優化且簡短の設定過程提高了 AOI 的產能。

#### 使用其他 AOI の設定過程



#### 使用 Orbotech Discovery™ II 的智慧設定



### 靈活的解決方案

Orbotech Discovery™ II 8800 支持多種生產模式、材料和應用，擁有高度的靈活性，可以處理各種類型的生產要求。系統使用專利的真空工作臺，確保包括大彎曲和薄型材料在內的所有面板被牢牢吸附。憑藉其系統集成當機驗證能力，Orbotech Discovery™ II 8800 能夠快速且輕易地驗證各種缺陷。對於高效的批量生產，能支持搭配所有自動化處理系統。

### 減少營運成本

Orbotech Discovery™ II 8800 的性能顯著增強的特點是以較低的營運成本來提高系統效率。系統使用最少的耗材 (無需燈泡)、用電量為 Orbotech Discovery 的一半，並且占地面積很小。此外，憑藉其智慧設定，Orbotech Discovery™ II 8800 只需要簡單培訓即可。

## 規格

技術範圍	低至 1.2mil (30µm) 線寬和間距				
檢測產品	<b>內層</b> – 信號、電源和接地、混合、交叉隔離、帶孔內層、增層 <b>外層</b> – 信號、混合、交叉隔離、增層 <b>增層</b> – 雷射成孔 (共型光罩和非共型光罩)				
檢測材料	一般 - 裸銅 (磨光、冰銅)、蝕刻添加劑或電鍍銅、逆向處理箔 (RTF)、二次處理銅、鍍金導體。 任何層材料包括 FR4、Tetra 功能、Teflon、Rogers 等 <b>軟板原料</b> - 聚醯亞胺、聚酯 <b>先進增層板原料</b> - 包含 RCC 的任何層板 <b>光阻材料</b> - 藍色、紫色和褐色				
檢測缺陷	短路、斷路、最小線寬/線間距違反、缺口、突出、凹陷、殘銅、針孔、母板資料缺少或多出、母板資料尺寸和位置錯誤、間距和間隔層違反、堵塞孔、錫圈焊點違反、SMT 違反				
檢驗方法	原始設計數據比對 --基於型號，輪廓對比和針對每個特徵的具體標準 --基於 SIP 的完整多層板面識別				
檢測面板尺寸	<b>厚度範圍</b> ：1-300µm (25-7500µm) <b>最大面板尺寸/檢測區域</b> ：標準 — 24"x30" (610mmx762mm) <b>大檯面*</b> — 36.5"x30" (927mmx762mm)				
產能	線寬 (mil) → 4	3	2	1.5	1.2
	線寬 (µm) → 100	75	50	38	30
	面/小時 210	210	160	115	85
	根據面板尺寸: 18" x 24" (457mm x 610mm) 帶 1" 板邊				
缺陷確認	<b>檢修站</b> ：Orbotech VeriSmart™, Orbotech VeriWide™, Orbotech VeriFine™, Orbotech VeriSmart™-A, Orbotech VeriWide™-A, Orbotech VeriFine™-A				
缺陷成形	Orbotech Precise™ series, Orbotech PerFix™/ Orbotech Ultra PerFix™ series				
建立數據來源	CAM				
面板對位方法	無管腳對位 – 板邊對位				
選項	打點筆；自動化就緒；大檯面* (36.5" x 30")				
尺寸 (寬x長x高)	161cm x 178cm x 186cm (大檯面*: 161cm x 220cm x 186cm)				
重量	900Kg (大檯面*: 920 Kg)				

\*目前的 Orbotech Discovery™ II AOI 無法升級

\* 適配自動化的桌面尺寸為 "32.5 x30"

規格可能有所變更，恕不另行通知。  
Orbotech Discovery™ II 8800 為1級雷射產品。

## KLA SERVICES

KLA Services 是全球客戶值得信賴的合作夥伴，從設備安裝和系統優化到生產力提升和全球供應鏈管理，專注於不斷提升設備性能和可用性，提供絕佳客戶體驗。

KLA Corporation  
www.kla.com

Rev 2\_06-14-2023

© 2023 KLA 公司。全球版權所有。KLA 保留更改硬體和軟體規格的權利，恕不另行通知。所有品牌或產品/服務名稱可能是其各自所有者的商標。包括但不限於：KLA、Orbotech。